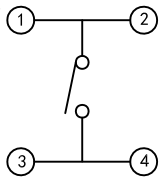
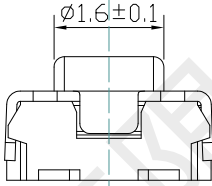
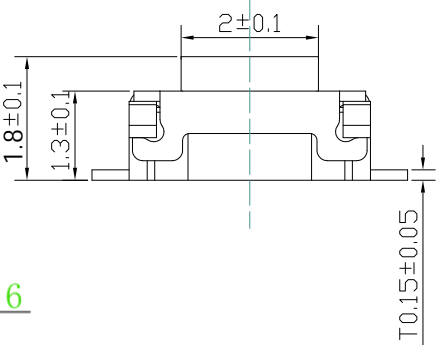
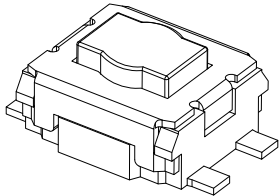
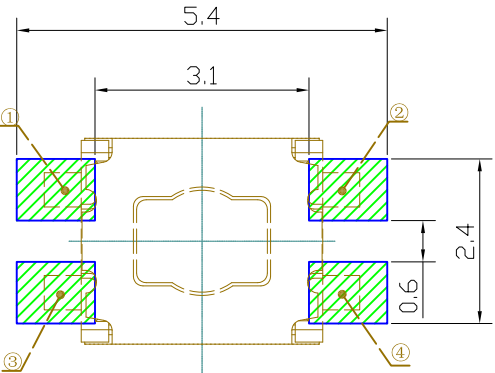
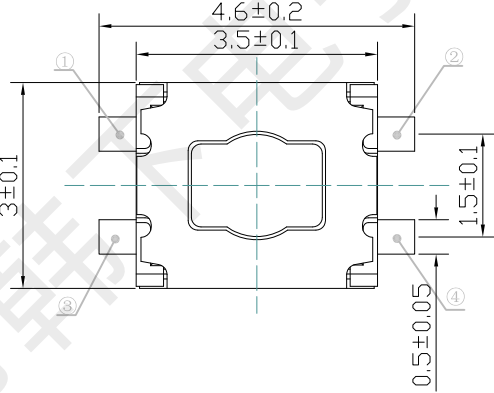
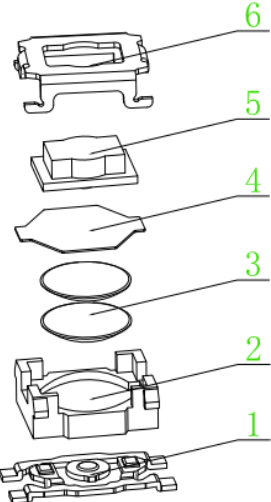


	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	H:	1.7	1.8	2.0	2.5	标记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	日期 DATE	修改 REVISE	核准 APPROVE
B										
C										
D										
E										
F										




CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

序号 NO.	零部件名称 NAME	材料名称 MATERIAL	数量 QUANTITY	备注 REMARKS
1	卡件 TERMINAL	磷铜 PHOSPHOR COPPER	1	镀银 Ag PLATED
2	基座 CASE	LCP	1	白/黑色 WHITE/BLACK
3	弹片 CONTACT	SUS301	1/2	镀银 Ag PLATED
4	防尘膜 SEAL PLATE	聚酰亚胺 PI	1	黄色 YELLOW
5	按钮 STEM	LCP	1	白/黑色 WHITE/BLACK
6	盖板 COVER	SUS304	1	清洗 CLEANOUT

项 目	规 格	未标注公差列表	单 位: UNIT	mm	产品系列 Product series	轻 触 开 关
额定电负荷:	DC12V 50mA	X. ±0.2 X.° ±1°	材 质 MATERIAL		产品名称 Product Title	HX-3x3.5x1.8-4P-2.5N
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC/1min	.X ±0.1 .X° ±0.5°	重 量 WT.		产品编码 Product number	
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min	.XX ±0.05 .XX° ±0.3°	图 号 DWG NO.			
环境温度:	-40℃ ~ +85℃	.XXX ±0.02 .XXX° ---	视 图 VIEW	比例 SCALE	1 : 1	
接触电阻:	≤100mΩ Max	设计 DESIGN	校 准 CHECKED	版本 REV.	A0	
行 程:	0.18±0.1mm	审 核 APPROVE	批 准 APPROVE	日期	2020/03	
		黄 彬	张 伟			
		罗小春				



深圳市韩下电子有限公司

张 数 第 页